

Japan IT Week 秋 展示会出展のご案内



平素よりお世話になっております。このたび、弊社は下記の通り Japan IT Week 秋展内の IoT・エッジコンピューティング EXPO へ出展する運びとなりました。最新のサーバー製品や通信技術を一堂に会してご紹介する機会となりますので、ぜひご来場いただきたくご案内申し上げます。

場所

幕張メッセ 3 ホール 小間番号：A12-28

展示内容



長期供給保証
AMDRyzen™ Embedded
プロセッサ搭載ボード



5G・LTE・WiFi/BT
・GNSS モジュール



LTE モデム
LoRa ゲートウェイ



Nvidia GH200 Server
AMD MI300X Server
Mother Board



人に寄り添い人と共に
成長するロボット開発



超低消費電力(80uW
以下)の UWB レーダ・
センサ



RF フロントエンド
モジュール



次世代ラックサーバー

事前登録方法

以下の URL より事前登録に進んで頂き、必要事項を記入ください。

<https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1184707348931780-ANJ>

お問い合わせ先

シンデン・ハイテックス株式会社 本社第三営業本部

電話: 03-3537-0101

メール: sasaki_r@shinden.co.jp

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具